

臺商與僑商公司徵聘華語人才申請表

填表日期： 2024 年 12 月 24 日

國家城市	台灣/桃園	公司全銜	達方電子(股)公司
公司簡介	<p>達方電子成立於 1997 年，致力研發領導創新科技，包括:IT 周邊元件、被動元件、綠能等解決方案。達方除了不斷提升自身核心技術競爭力，同時也開拓具高價值、前瞻性的產品線以提供給客戶高品質、高整合度的代工服務。</p> <p>其中，達方周邊元件涵蓋的人機介面事業體提供了桌上型鍵盤、筆電鍵盤、配件及電競相關等產品，目前更持有超越全球 30%的筆電鍵盤市場占有率。</p> <p>被動元件部分，達方著重運用先進材料以及增進高階粉末技術研發高信賴性產品，用於提升電氣特性以及高頻應用性能，並且促進良率及製程穩定度。達方目前為 IT/工業/醫療/網絡通信/汽車產業提供高品質消費等級與車規產品被動元件以支持新應用技術開發。</p> <p>近年來達方更致力於環境保護，專注發展綠能解決方案，提供相關技術以服務電子、工業、交通及太陽能等產業。未來，達方將持續為全球綠能市場提供具競爭力的應用科技。</p> <p>達方於 2007 年在台灣證券交易所上櫃上市，目前擁有超過 1,100 個技術專利，並在近年來囊括無數座國際設計大獎。達方總部設立於台灣，在全球擁有超過 10,000 名員工，海外據點橫跨中國大陸、日本、韓國、美國、捷克、荷蘭及德國。</p>		
公司網址	https://www.darfon.com.tw/tw/about		
營業項目	IT 周邊元件/被動元件/綠能	員工數	10000 以上
聯絡人員	顏先生	電話	03-250-8800
徵聘時程	2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日		
徵聘職位	電腦周邊-機構設計工程師	徵聘員額	3~5
規定華語文能力測驗通過等級	<input type="checkbox"/> 入門級 <input type="checkbox"/> 基礎級 <input checked="" type="checkbox"/> 進階級 <input checked="" type="checkbox"/> 高階級 <input checked="" type="checkbox"/> 流利級 <input checked="" type="checkbox"/> 精通級		
資格條件	<ol style="list-style-type: none">1. 大學以上機械或工業設計相關科系畢2. 具機構/工業設計/製程設備相關經驗 1 年以上3. 中文聽說讀寫佳4. 個性積極.樂觀.富創意5. 樂於與人溝通6. 配合度高		

臺商與僑商公司徵聘華語人才申請表

工作項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 負責電腦週邊等相關產品設計、開發 2. 產品功能、結構設計，開發關鍵零組件，及導入生產 3. 偕同各部門如 EE、SW、PM，及工廠端工程人員，解決工程問題、導入量產 4. 整合供應商與工廠能力，開發客戶需求產品 5. 新技術、新製程與關鍵零組件開發，推廣客戶 6. 歡迎泰國 / 越南籍同學投遞履歷
工作地點	桃園
薪資福利	面議 (經常性薪資達 4 萬元或以上)
履歷投遞電郵	noah.yen@darfon.com

徵聘職位	電腦周邊-電子硬體工程師	徵聘員額	5
規定華語文能力測驗通過等級	<input type="checkbox"/> 入門級 <input type="checkbox"/> 基礎級 <input checked="" type="checkbox"/> 進階級 <input checked="" type="checkbox"/> 高階級 <input checked="" type="checkbox"/> 流利級 <input checked="" type="checkbox"/> 精通級		
資格條件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 熟悉 Orcad 等相關硬體設計軟體 2. 熟悉 2.4G/BLE RF 設計 		
工作項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 負責輸入裝置相關電子產品硬體設計開發，熟悉電路設計 2. 硬體設計驗證與除錯 3. 工廠端開發階段試產支援與規劃 4. 歡迎泰國 / 越南籍同學投遞履歷 		
工作地點	桃園		
薪資福利	面議 (經常性薪資達 4 萬元或以上)		
履歷投遞電郵	noah.yen@darfon.com		

臺商與僑商公司徵聘華語人才申請表

徵聘職位	電腦周邊-韌體工程師	徵聘員額	5~8
規定華語文能力測驗通過等級	<input type="checkbox"/> 入門級 <input type="checkbox"/> 基礎級 <input checked="" type="checkbox"/> 進階級 <input checked="" type="checkbox"/> 高階級 <input checked="" type="checkbox"/> 流利級 <input checked="" type="checkbox"/> 精通級		
資格條件	1. 熟 ARM based, Cortex M0, M3 等系列 MCU 2. 熟 C /C++, Assembly 程式撰寫 3. 熟 USB,I2C,SPI,UART 等介面控制 4. 熟 USB 電腦/遊戲週邊相關產品開發經驗尤佳 5. 熟 Bluetooth HID profile, 2.4GHz 相關產品開發經驗者尤佳 6. 具獨立作業暨問題解決能力		
工作項目	1. 負責電腦週邊產品或電源系統之韌體開發與設計(MCU) 2. 韌體研發設計與專案時程掌控 3. 試產與量產導入韌體相關問題解決 4. 新技術、晶片評估與導入 5. 偕同各部門如 ME、HW、PM、及工廠端工程人員，解決工程問題、導入量產 6. 結合供應商能力，開發新技術、應用，推廣客戶 7. 歡迎泰國 / 越南籍同學投遞履歷		
工作地點	桃園		
薪資福利	面議 (經常性薪資達 4 萬元或以上)		
履歷投遞電郵	noah.yen@darfon.com		